

御中

デバイス移行のお知らせ Device Migration (DM)

件名: アップデート: トゥールーズ工場閉鎖-SMARTMOS 5AP製品統合のお知らせ
(トゥールーズ ⇒ TSMC)

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2010年8月9日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

該当GPCN番号:

13913B

変更内容:

トゥールーズ工場閉鎖により同一機能を持つ別製品への統合をご案内いたしました
が、日程と製品がアップデートされましたのでお知らせいたします。

変更理由:

繰り返しになりますが前回ご案内した変更理由を添えさせていただきます。
生産効率改善のため200mm/300mmウェハ技術による製造に焦点を定め、150mm技術で
の製造を縮小させる方針を決定いたしました。その結果としてトゥールーズ工場の
閉鎖を決定するにいたりました。

対象製品:

対象製品名については、添付の対象製品リストをご参照ください。

最終受注日・最終出荷日

最終受注日: 2010/11/24

最終出荷日: 2012/03/31

変更品の見分け方:

その他:

信頼性試験については、製品ファミリごとに行います。
サンプルは2010年9月より随時出荷し、信頼性試験は2010年9月より随時開始する予
定です。

JPCN2010-0078(DM13913)対象製品リスト

MCZ33879EK
MCZ33879EKR2
MCZ33897CEF
MCZ33897CEFR2
MCZ33972AEK
MCZ33972AEKR2
MCZ33972AEW
MCZ33972AEWR2
MCZ33972EW
MCZ33972EWR2
MCZ33975AEK
MCZ33975AEKR2
MCZ33975EK
MCZ33975EKR2
MPC17531AEP
MPC17531AEPR2
MPC17531AEV
MPC17531AEVEL
SCZ900739EK
SCZ900739EKR2